Begleitprogramm zum SEMICON Japan 2026, Tokyo, 9.-11. Dezember 2026
(Stand 19.10.2026)

Zum dritten Mal in Folge präsentiert sich die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz gemeinsam mit sächsischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf der Messe SEMICON Japan - diesmal im Rahmen des deutschen Gemeinschaftsstandes.

Allen sächsischen Ausstellern sowie Besuchern der Messe lädt die WFS zur Teilnahme am Rahmenprogramm ein. Dieses sieht wie folgt aus:

Sonntag, 6. Dezember 2026:
Individuelle Anreise nach Tokyo

Montag, 7. Dezember 2026:
Ganztägige Teilnahme am Fraunhofer Symposium in Tokyo
„Towards Germany – Japan - Semiconductor & Microsystems Innovation" (09:00 – 19:30 Uhr)
Ort: Tokyo International Forum, Glass Building (am Bahnhof Yurakucho)
Organisation: Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS, Tohoku University µSIC in Zusammenarbeit mit Yamagata University, Miyagi Prefecture, Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH u.a.
Abends: Networking Dinner der Teilnehmer

Separate Anmeldung notwendig.
Weiterführende Informationen / Anmeldelink:
https://www.enas.fraunhofer.de/en/news_events/Events/fraunhofer-symposia/17th-fraunhofer-symposium.html

Dienstag, 8. Dezember 2026
Vormittags: Fortsetzung Fraunhofer Symposium in Tokyo
„Towards Germany – Japan - Semiconductor & Microsystems Innovation" (09:00 – 14:15 Uhr)
15:00 – 17:00 Uhr: Unternehmensbesuch: Resonac Holdings Corporation
Ort: Resonac Innovation Center (Pacific Century Place Marunouchi 29F, 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo)
https://www.resonac.com/
Gemeinsames Abendessen

Mittwoch,9. Dezember 2026
Für Nicht-Aussteller:
Ganztägig: Besuch der Messe Semicon Japan
Bei Bedarf: geführter Messerundgang, danach Möglichkeit zum Rundgang in Eigenregie

Donnerstag, 10. Dezember 2026
Möglichkeit zum Messebesuch in Eigenregie
oder
individuelle Abreise

Freitag, 11. Dezember 2026
Möglichkeit zum Messebesuch in Eigenregie
oder
individuelle Abreise